



AiP1628

3 线串口共阴极 10 段 7 位或 13 段 4 位/ 10*2 位键盘扫描 LED 驱动控制专用电路

产品说明书

说明书发行履历:

版本	发行时间	新制/修订内容
2010-01-A1	2010-01	新制
2024-01-B1	2024-01	更换模板; 增加封装
2024-04-B2	2024-04	内容修订



目 录

1、概 述.....	4
2、引脚排列图及引脚说明.....	6
2.1、引脚排列图.....	6
2.2、引脚说明.....	7
3、电特性.....	8
3.1、极限参数.....	8
3.2、推荐使用条件.....	8
3.3、电气特性.....	8
3.3.1、直流参数.....	8
3.3.2、交流参数 1.....	9
3.3.3、交流参数 2.....	9
4、功能介绍.....	10
4.1、显示寄存器地址.....	10
4.2、键扫描和键扫数据寄存器.....	10
4.2.1、组合按键.....	11
4.3、指令介绍.....	12
4.3.1、显示模式设置.....	12
4.3.2、数据设置.....	12
4.3.3、地址设定.....	13
4.3.4、显示控制.....	13
4.4、串行数据传输格式.....	14
4.4.1、写数据.....	14
4.4.2、读数据.....	14
4.5、应用时串行数据的传输.....	14
4.5.1、地址增加模式通信时序.....	14
4.5.2、固定地址模式通信时序.....	15
4.5.3、读取按键键值时序.....	15
4.6、初始化流程图.....	16
5、典型应用线路图.....	17
6、封装尺寸与外形图.....	18



6.1、SOP28 外形图与封装尺寸	18
6.2、SSOP28(0.635mm)外形图与封装尺寸	19
6.3、QFN28(4*4)外形图与封装尺寸	20
7、声明及注意事项.....	21
7.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量	21
7.2、注意.....	21

i-CORE



1、概 述

AiP1628 是一款 3 线串口共阴极 10 段 7 位或 13 段 4 位带 10*2 位键盘扫描的 LED 驱动控制电路，三线串行通讯接口，RC 振荡器，具有八级辉度可调，广泛适用于各种 LED 面板场合。

其主要特点如下：

- 显示模式软件可调
- 内置显示 RAM
- 10*2 扫描按键矩阵
- 显示辉度软件可调
- 三线串行接口（CLK，STB，DIO）
- 内置 RC 振荡
- 封装形式：SOP28/SSOP28(0.635mm)/QFN28(4*4)

应用领域：

LED 显示面板场合，例如微波炉，电磁炉，热水器等家电产品。



订购信息:

管装:

产品料号	封装形式	打印标识	管装数	盒装管	盒装数	备注说明
AiP1628SA28.TB	SOP28	AiP1628	25 PCS/管	80 管/盒	2000 PCS/盒	塑封体尺寸: 17.9mm×7.5mm 引脚间距: 1.27mm
AiP1628VB28.TB	SSOP28	AiP1628	50 PCS/管	200 管/盒	10000 PCS/盒	塑封体尺寸: 9.9mm×3.9mm 引脚间距: 0.635mm

编带:

产品料号	封装形式	打印标识	编带盘装数	编带盒装数	备注说明
AiP1628SA28.TR	SOP28	AiP1628	1250 PCS/盘	1250 PCS/盒	塑封体尺寸: 17.9mm×7.5mm 引脚间距: 1.27mm
AiP1628VB28.TR	SSOP28	AiP1628	4000 PCS/盘	8000 PCS/盒	塑封体尺寸: 9.9mm×3.9mm 引脚间距: 0.635mm
AiP1628QB28.TR	QFN28	AiP1628	3000 PCS/盘	3000 PCS/盒	塑封体尺寸: 4.0mm×4.0mm 引脚间距: 0.4mm

注: 如实物与订购信息不一致, 请以实物为准。

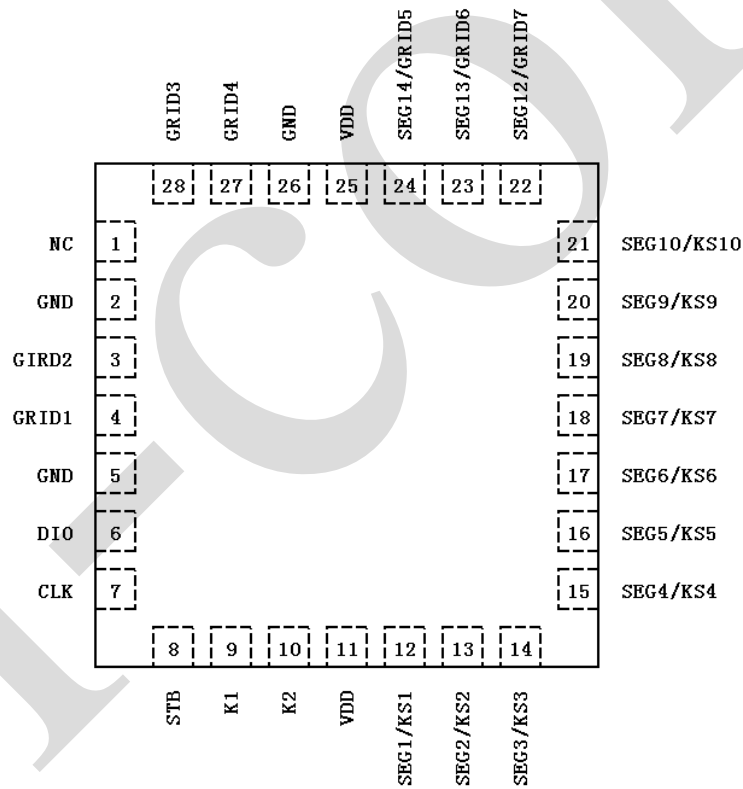


2、引脚排列图及引脚说明

2.1、引脚排列图

1			28
2	NC	GND	27
3	DIO	GRID1	26
4	CLK	GRID2	25
5	STB	GND	24
6	K1	GRID3	23
7	K2	GRID4	22
8	VDD	GND	21
9	SEG1/KS1	VDD	20
10	SEG2/KS2	SEG14/GRID5	19
11	SEG3/KS3	SEG13/GRID6	18
12	SEG4/KS4	SEG12/GRID7	17
13	SEG5/KS5	SEG10/KS10	16
14	SEG6/KS6	SEG9/KS9	15
	SEG7/KS7	SEG8/KS8	

SOP28/SSOP28



QFN28



2.2、引脚说明

引脚		符 号	I/O	功能
SOP28 SSOP28	QFN28			
1	1	NC	—	悬空
2	6	DIO	IO	数据口，N 管开漏输出，内置上拉电阻
3	7	CLK	I	时钟口
4	8	STB	I	片选口
5	9	K1	I	按键输入口，内置下拉电阻
6	10	K2	I	按键输入口，内置下拉电阻
7、21	11、25	VDD	—	电源
8	12	SEG1/KS1	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
9	13	SEG2/KS2	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
10	14	SEG3/KS3	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
11	15	SEG4/KS4	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
12	16	SEG5/KS5	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
13	17	SEG6/KS6	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
14	18	SEG7/KS7	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
15	19	SEG8/KS8	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
16	20	SEG9/KS9	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
17	21	SEG10/KS10	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
18	22	SEG12/GRID7	O	段/位复用输出，P/N 管开漏输出
19	23	SEG13/GRID6	O	段/位复用输出，P/N 管开漏输出
20	24	SEG14/GRID5	O	段/位复用输出，P/N 管开漏输出
22、25、28	26、2、5	GND	—	地
23	27	GRID4	O	位输出，N 管开漏输出
24	28	GRID3	O	位输出，N 管开漏输出
26	3	GRID2	O	位输出，N 管开漏输出
27	4	GRID1	O	位输出，N 管开漏输出



3、电特性

3.1、极限参数

(除非有特殊说明, 否则 $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$, $GND=0V$)

参数名称	符号	条件	额定值	单位
电源电压	VDD	—	-0.5~+7.0	V
逻辑输入电压	VIN	—	-0.5~VDD+0.5	V
输出高电平驱动 (SEG)	I _{O1}	—	-50	mA
输出低电平驱动 (GRID)	I _{O2}	—	+150	mA
工作环境温度	T _{amb}	—	-40~+85	°C
储存温度	T _{stg}	—	-65~+150	°C
焊接温度	T _L	10 秒	260	°C

3.2、推荐使用条件

参数名称	符号	最小	典型	最大	单位
逻辑电源电压	VDD	3	5	5.5	V
输入高电平电压	V _{IH}	0.7VDD	—	VDD	V
输入低电平电压	V _{IL}	0	—	0.2VDD	V

3.3、电气特性

3.3.1、直流参数

(除非有特殊说明, 否则 VDD=5V, GND=0V)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
输出高电平驱动	I _{OH1}	V _O =VDD-2V, SEGn	—	-25	—	mA
	I _{OH2}	V _O =VDD-3V, SEGn	—	-30	—	mA
输出低电平驱动	I _{OL1}	V _O =0.3V, GRIDn	—	100	—	mA
	I _{DO}	V _O =0.4V, DIO	—	8	—	mA
高电平输出电流容许量	I _{TOLSG}	V _O =VDD-3V, SEGn	—	—	5	%
输入高电平电压	V _{IH}	CLK、DIO、STB	0.7VDD	—	—	V
输入低电平电压	V _{IL}	CLK、DIO、STB	—	—	0.2VDD	V
滞后电压	V _H	CLK、DIO、STB	—	0.35	—	V
输入漏电流	I _I	V _{IN} =VDD, STB、CLK、DIO	—	—	±1	uA
		V _{IN} =GND, STB、CLK	—	—	±1	
		V _{IN} =GND, DIO	100	200	400	
静态电流	I _{DD}	无负载, V _{IN} =VDD	110	150	230	uA
输入上拉电阻	R _{IP}	DIO	—	24	—	KΩ
输入下拉电阻	R _L	K1~K2	—	10	—	KΩ



3.3.2、交流参数 1

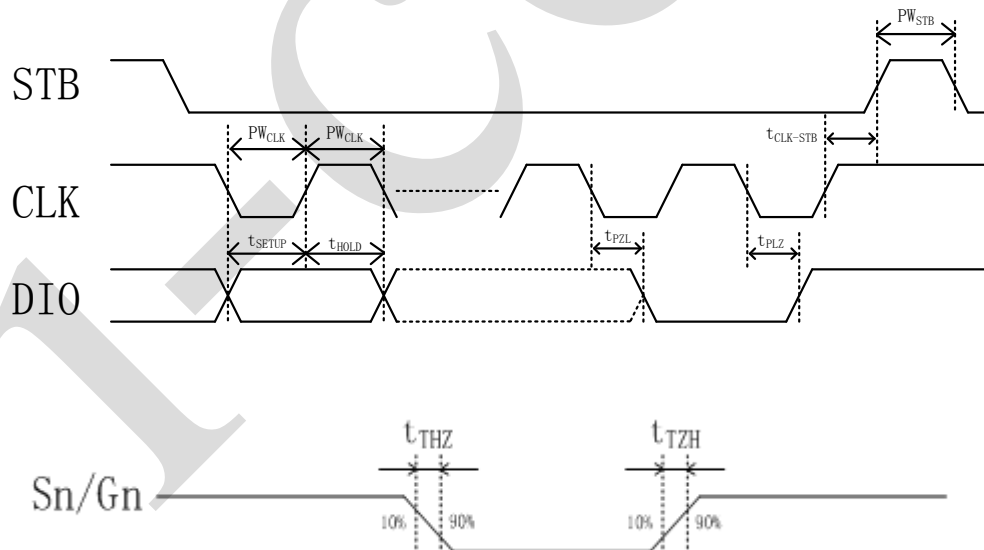
(除非有特殊说明, 否则 VDD=4.5~5.5V, GND=0V)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
振荡频率	f_{OSC}	—	—	400	—	KHz
传输延迟时间	t_{PLZ}	CLK→DIO	—	—	300	ns
	t_{PZL}	$C_L=15pF, R_L=10K\Omega$	—	—	100	ns
上升时间	t_{TZH1}	$C_L=300pF$	SEGN		2	us
	t_{TZH}		GRIDn		0.5	us
下降时间	t_{THZ}	$C_L=300pF, SEGN, GRIDn$	—	—	120	us
最大时钟频率	f_{max}	占空比 50%	1	—	—	MHz

3.3.3、交流参数 2

(除非有特殊说明, 否则 VDD=4.5~5.5V, GND=0V)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
时钟脉冲宽度	PW_{CLK}	—	400	—	—	ns
选通脉冲宽度	PW_{STB}	—	1	—	—	us
数据建立时间	t_{SETUP}	—	100	—	—	ns
数据保持时间	t_{HOLD}	—	100	—	—	ns
CLK→STB 时间	$t_{CLK-STB}$	CLK↑→STB↑	1	—	—	us
等待时间	t_{WAIT}	CLK↑→CLK↓	1	—	—	us





4、功能介绍

4.1、显示寄存器地址

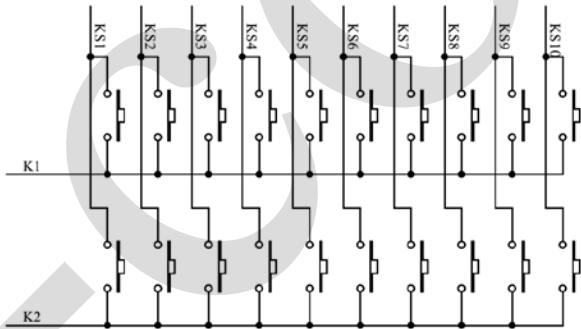
该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到 AiP1628 的数据，地址分配如下：

X				X				SEG14				SEG13				SEG12				X				SEG10				SEG9				SEG8				SEG7				SEG6				SEG5				SEG4				SEG3				SEG2				SEG1			
xxHL(低四位)								xxHU(高四位)								xxHL(低四位)								xxHU(高四位)																																							
B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B0	B1	B2	B3																												
00HL								00HU								01HL								01HU								GRID1																															
02HL								02HU								03HL								03HU								GRID2																															
04HL								04HU								05HL								05HU								GRID3																															
06HL								06HU								07HL								07HU								GRID4																															
08HL								08HU								09HL								09HU								GRID5																															
0AHL								0AHU								0BHL								0BHU								GRID6																															
0CHL								0CHU								0DHL								0DHU								GRID7																															

注意：在上电完之后，必须先对 RAM 进行数据写入，然后再开显示。

4.2、键扫描和键扫描数据寄存器

键扫描矩阵为 10*2，如下所示：



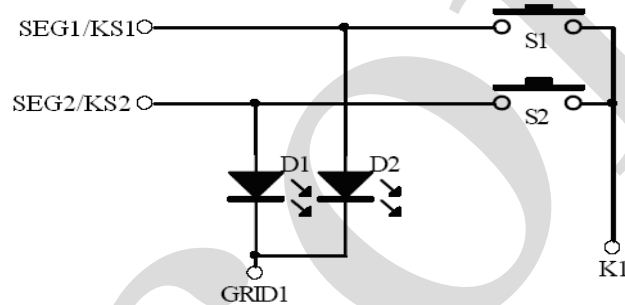
键扫描数据储存地址如下所示，先发读键命令后，开始读取按键数据 BYTE1-BYTE5 字节，读数据从低位开始输出，其中 B6 和 B7 位为无效位固定输出为 0。芯片 K 和 KS 引脚对应的按键按下时，相对应的字节内的 Bit 位为 1。



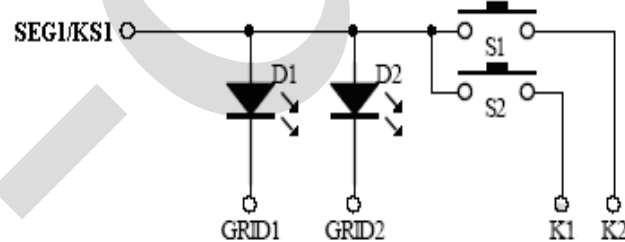
B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
K1	K2	X	K1	K2	X	0	0	
KS1			KS2			0	0	BYTE1
KS3			KS4			0	0	BYTE2
KS5			KS6			0	0	BYTE3
KS7			KS8			0	0	BYTE4
KS9			KS10			0	0	BYTE5

4.2.1、组合按键

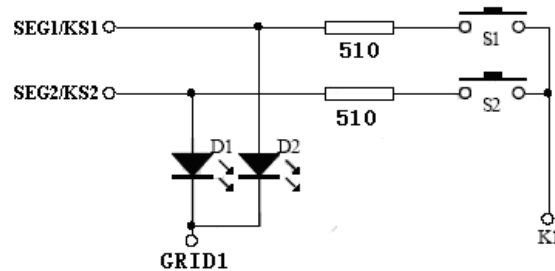
按键扫描由 AiP1628 自动完成，不受用户控制，用户只需按照时序读取键值。完成一次键扫需要 2 个显示周期，SEG1/KS1-SEG10/KS10 是显示和按键扫描复用的。如下图所示，如果显示为 D1 灭，D2 亮，则需要让 SEG1 为“1”，SEG2 为“0”状态。如果 S1、S2 同时被按下，相当于 SEG1、SEG2 被短路，这时的 D1、D2 都被点亮，从而导致显示异常。当需要使用组合按键时，要注意以下几点：



1、在硬件上，可以将需要同时按下的键设置在不同的 K 线上面，如下图所示：



2、在 SEG1-SEGN 上面串联电阻，电阻的阻值应选在 510 欧姆，太大会造成按键的失效，太小可能不能解决显示干扰的问题，如下图所示：







0	1		0	—	—	—	测试模式设置	普通模式
0	1		1	—	—	—		测试模式(内部使用)

4.3.3、地址设定

该指令用来设置显示寄存器的地址。如果地址设定比 0DH 高，则数据被忽略，直到有效地址被设定。上电时，地址默认设为 00H。

MSB

LSB

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	显示地址
1	1	无关项， 写 0		0	0	0	0	00H
1	1			0	0	0	1	01H
1	1			0	0	1	0	02H
1	1			0	0	1	1	03H
1	1			0	1	0	0	04H
1	1			0	1	0	1	05H
1	1			0	1	1	0	06H
1	1			0	1	1	1	07H
1	1			1	0	0	0	08H
1	1			1	0	0	1	09H
1	1			1	0	1	0	0AH
1	1			1	0	1	1	0BH
1	1			1	1	0	0	0CH
1	1			1	1	0	1	0DH

4.3.4、显示控制

该指令用来设置显示的开关以及显示亮度的调节。本电路共有 8 级亮度可供调节。

MSB

LSB

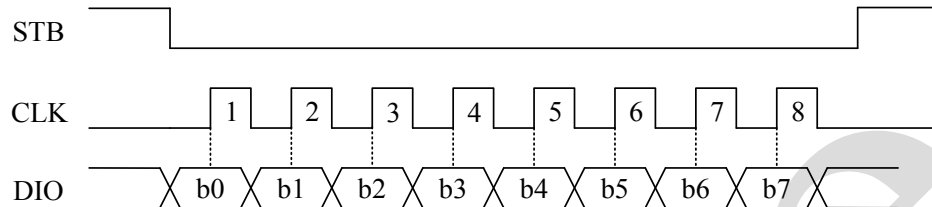
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	功能	说明
1	0	无关项， 写 0		—	0	0	0	显示亮度设置	设置脉冲宽度为 1/16
1	0			—	0	0	1		设置脉冲宽度为 2/16
1	0			—	0	1	0		设置脉冲宽度为 4/16
1	0			—	0	1	1		设置脉冲宽度为 10/16
1	0			—	1	0	0		设置脉冲宽度为 11/16
1	0			—	1	0	1		设置脉冲宽度为 12/16
1	0			—	1	1	0		设置脉冲宽度为 13/16
1	0			—	1	1	1		设置脉冲宽度为 14/16
1	0			0	—	—	—	显示开关设置	显示关
1	0			1	—	—	—		显示开



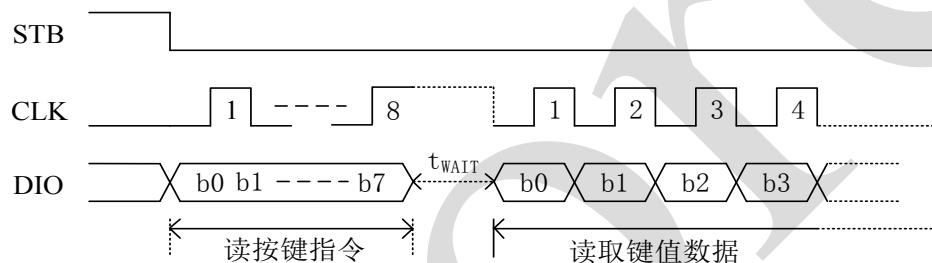
4.4、串行数据传输格式

读取和接收 1 个 bit 都在时钟的上升沿操作。

4.4.1、写数据



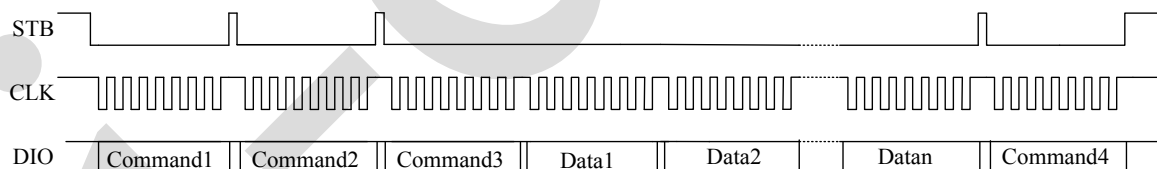
4.4.2、读数据



注：读取数据时，从串行时钟 CLK 的第 8 个上升沿开始设置指令到 CLK 下降沿读数据之间需要一个等待时间 t_{WAIT} （最小 1us）。

4.5、应用时串行数据的传输

4.5.1、地址增加模式通信时序



Command1：设置显示模式

Command2：设置数据指令

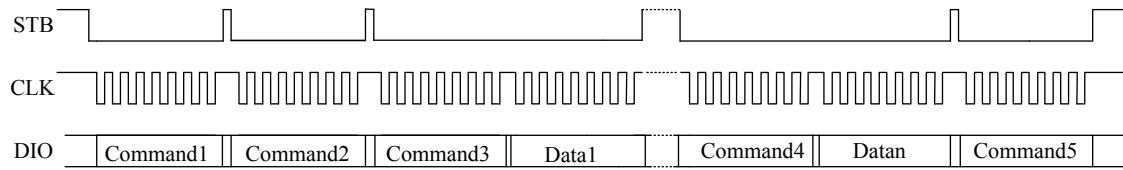
Command3：设置显示地址

Data1~Datan：传输显示数据

Command4：显示控制指令



4.5.2、固定地址模式通信时序



Command1: 设置显示模式

Command2: 设置数据指令

Command3: 设置显示地址 1

Data1: 向 Command3 地址内写入的显示数据

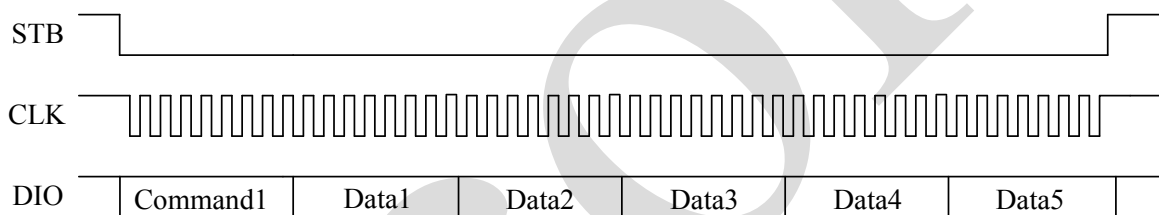
⋮

Command4: 设置显示地址 N

Datan: 向 Command4 地址内写入的显示数据

Command5: 显示控制指令

4.5.3、读取按键键值时序

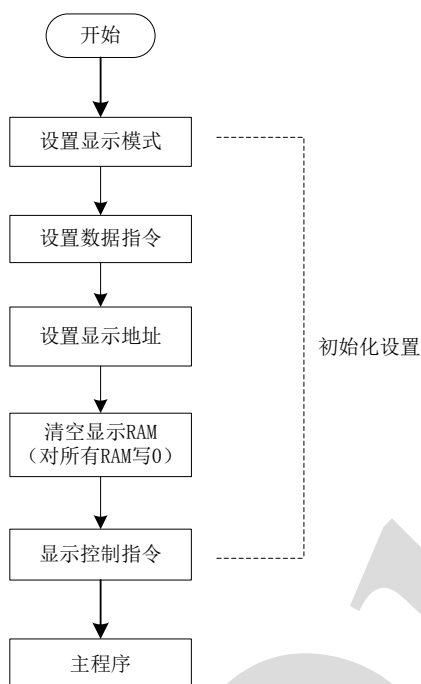


Command1: 设置读按键指令

Data1~5: 读取的按键键值数据



4.6、初始化流程图

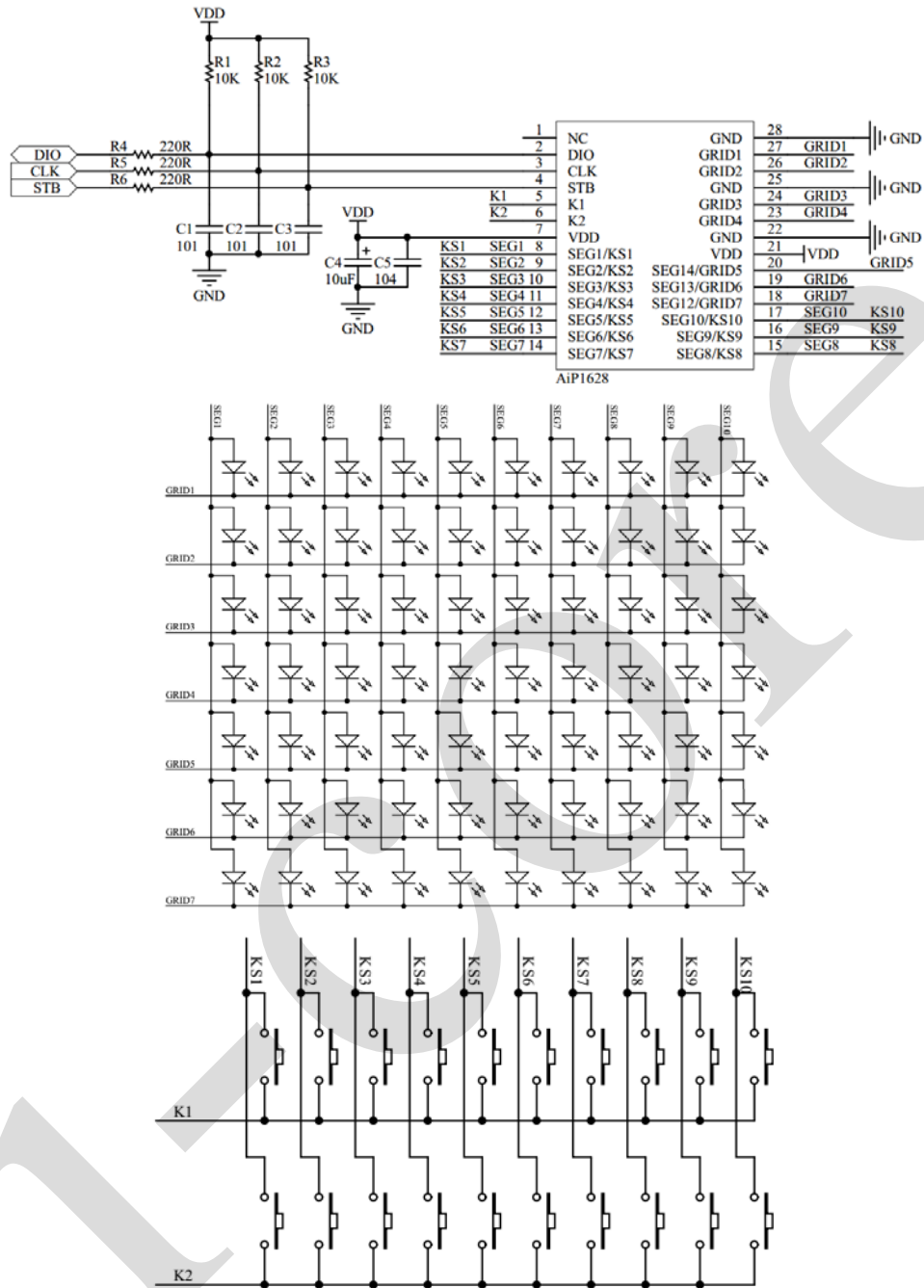


注：

- 1、显示模式设置用来选择驱动显示屏的段位数，需根据用户实际的硬件连接来选择，一般只在初始化部分设置。
- 2、数据指令用来选择是对 RAM 区写显示数据（分为固定地址和地址自加两种）还是读取按键键值。
- 3、IC 在上电时显示 RAM 内容不固定，为了防止用户先开显示时出现乱显。建议先对 RAM 进行清空后再开启显示。



5、典型应用线路图



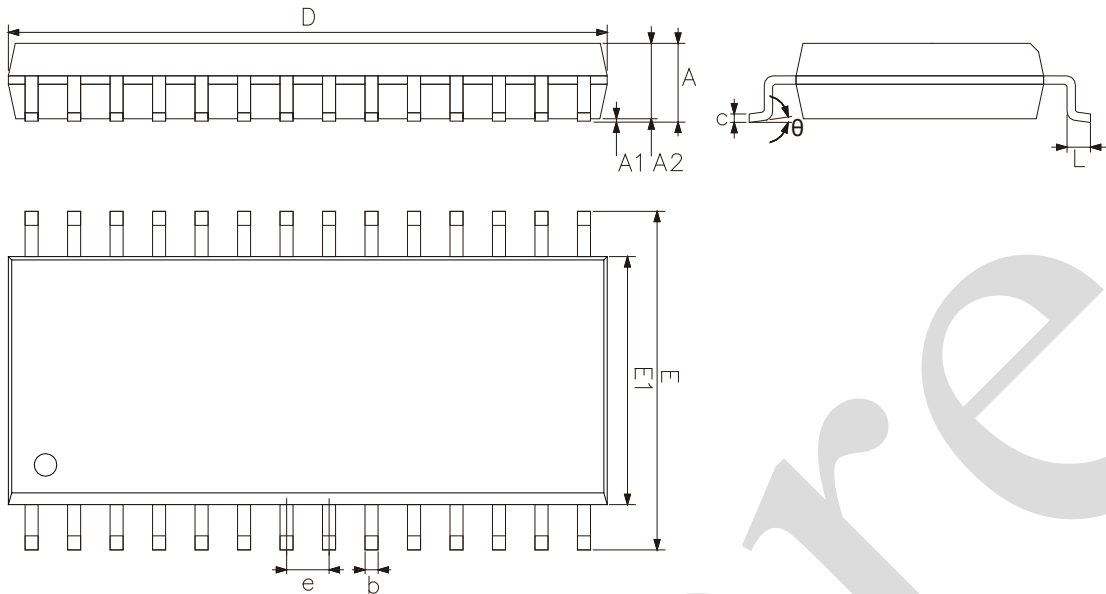
注:

- 1、VDD 与 GND 之间的滤波电容应靠近 AiP1628, 以加强滤波效果。
- 2、为了提高电路的抗干扰能力, 通讯端口建议按照上图连接, 具体的参数值可根据实际需要调整。



6、封装尺寸与外形图

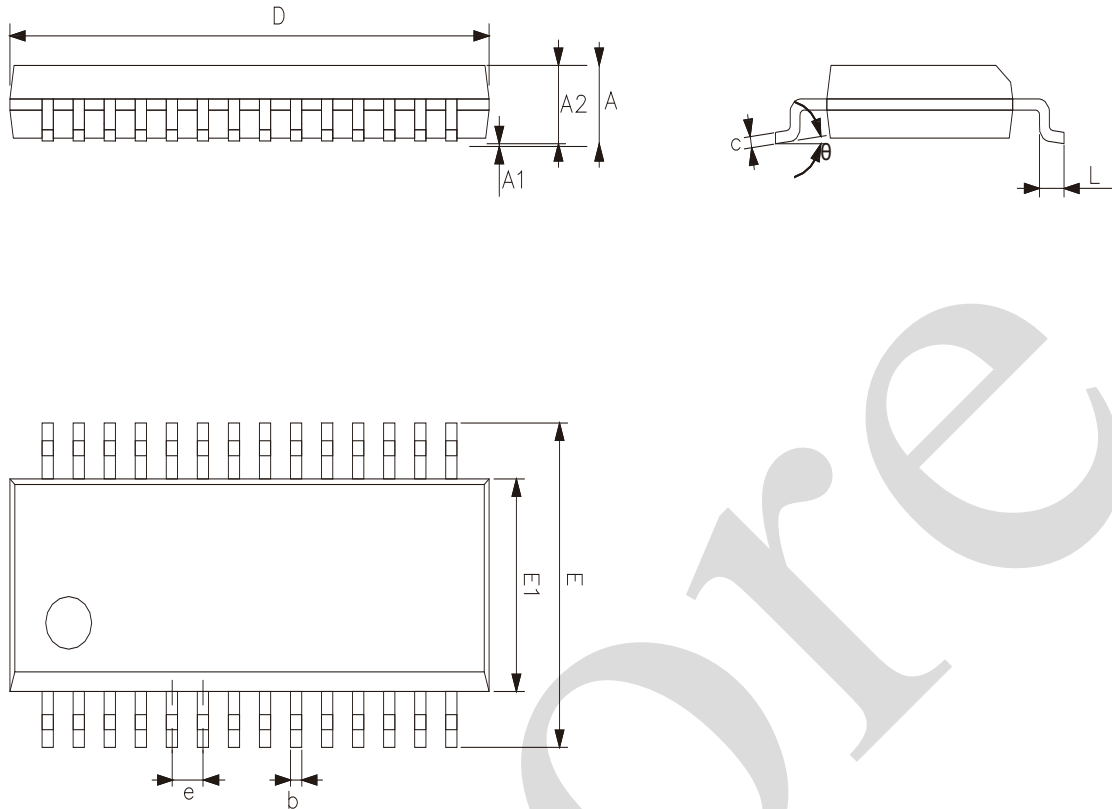
6.1、SOP28 外形图与封装尺寸



2023/12/A	Dimensions In Millimeters	
Symbol	Min.	Max.
A	2.15	2.75
A1	0.03	0.30
A2	2.05	2.44
b	0.35	0.51
c	0.20	0.36
D	17.70	18.30
E	10.00	10.65
E1	7.30	7.70
e	1.27	
L	0.40	1.27
θ	0°	8°



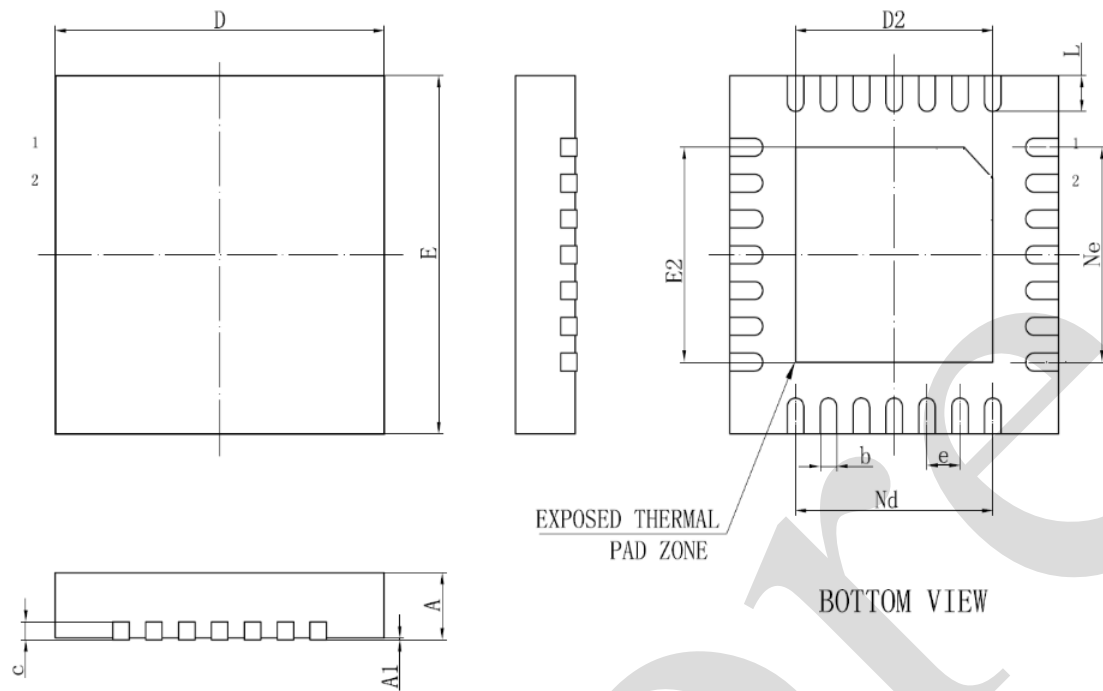
6.2、SSOP28(0.635mm)外形图与封装尺寸



2023/12/A	Dimensions In Millimeters	
Symbol	Min	Max
A	—	1.75
A1	0.02	0.25
A2	1.30	1.60
b	0.23	0.31
c	0.19	0.25
D	9.75	10.00
E	5.80	6.45
E1	3.75	4.00
e	0.635	
L	0.35	0.80
θ	0°	8°



6.3、QFN28(4*4)外形图与封装尺寸



2024/01/B	Dimensions In Millimeters	
Symbol	Min	Max
A	0.70	0.80
A1	0	0.05
b	0.15	0.25
c	0.18	0.25
D	3.90	4.10
E	3.90	4.10
D2	2.30	2.70
E2	2.30	2.70
e	0.40	
Nd	2.40	
Ne	2.40	
L	0.35	0.45



7、声明及注意事项

7.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI)	多溴联 苯 (PBBs)	多溴联 苯醚 (PBD Es)	邻苯二 甲酸二 丁酯 (DBP)	邻苯二 甲酸丁 苄酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二(2- 乙基己 基)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封 树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芯片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装片胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说明	○：表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×：表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

7.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料；

本资料仅供参考，本公司不作任何明示或暗示的保证，包括但不限于适用性、特殊应用或不侵犯第三方权利等。

本产品不适用于生命救援、生命维持或安全等关键设备，也不适用于因产品故障或失效可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。客户若针对此类应用应自行承担风险，本公司不负任何赔偿责任。

客户负责对使用本公司的应用进行所有必要的测试，以避免在应用或客户的第三方客户的应用中出现故障。本公司不承担这方面的任何责任。

本公司保留随时对本资料所发布信息进行更改或改进的权利，本资料中的信息如有变化，恕不另行通知，建议采购前咨询我司销售人员。

请从本公司的正规渠道获取资料，如果由本公司以外的来源提供，则本公司不对其内容负责。